



# 2023年3月期 決算説明資料

東証スタンダード 証券コード：6614  
2023年5月11日

## 2022年度（2023年3月期）は増益増収

- 半導体信頼性試験関連商材、車載機器向け専用計測機および産業機器向けカメラで受注は順調に推移。
  - ・第3～第4四半期において、予想以上の増収。
  - ・利益面でも、高付加価値製品の取り組み、コスト削減の効果及び価格転嫁の理解を得て計画以上の増益。
- 一方、世界的な半導体部材の調達難、調達期間の長期化、価格の高騰に対する対応が必要な年度であった。

(単位：百万円)

	2023/3月期 通期予想 (23/2/10修正)	2023/3月期 通期実績	通期予想 達成率	2022/3月期 通期実績	対前年 増減率
売上高	6,450	6,476	100.4%	5,359	20.8%
営業利益	590	657	111.4%	396	65.7%
経常利益	600	668	111.4%	416	60.4%
当期純利益	440	477	108.4%	327	45.7%

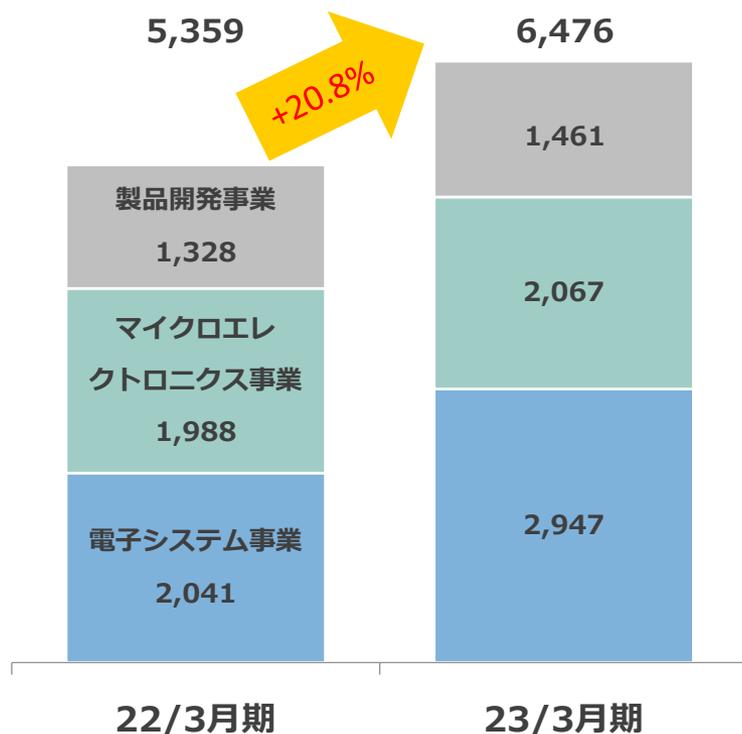
車載用半導体の生産増による後工程商材、新製品用カスタムバーンイン商材の受注が増加し電子システム事業が前期比+44.4%と大幅増収。

マイクロエレクトロニクス事業も旺盛な半導体設計需要に支えられ、堅調に推移。

製品開発事業も国内外におけるインフラ・産業機器市場向けカメラ搭載機器の需要が増加。

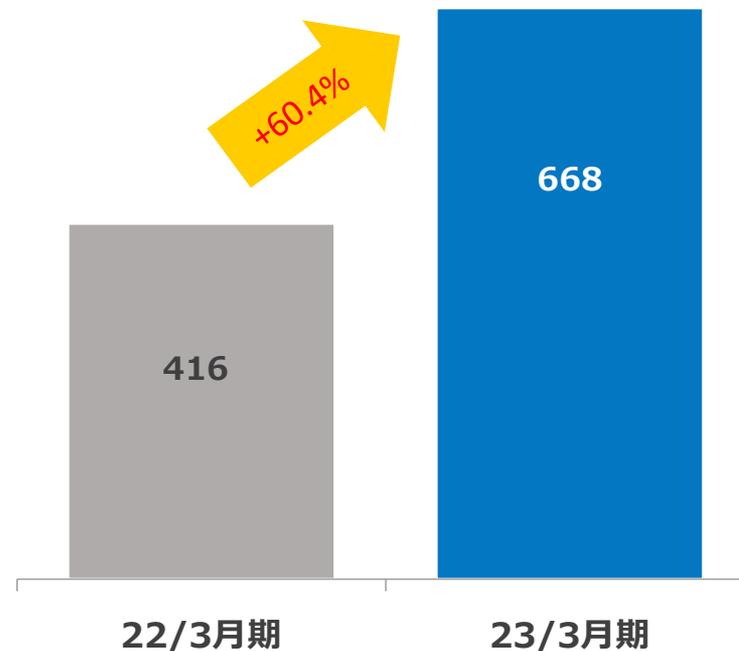
## 【売上高】

(単位：百万円)



## 【経常利益】

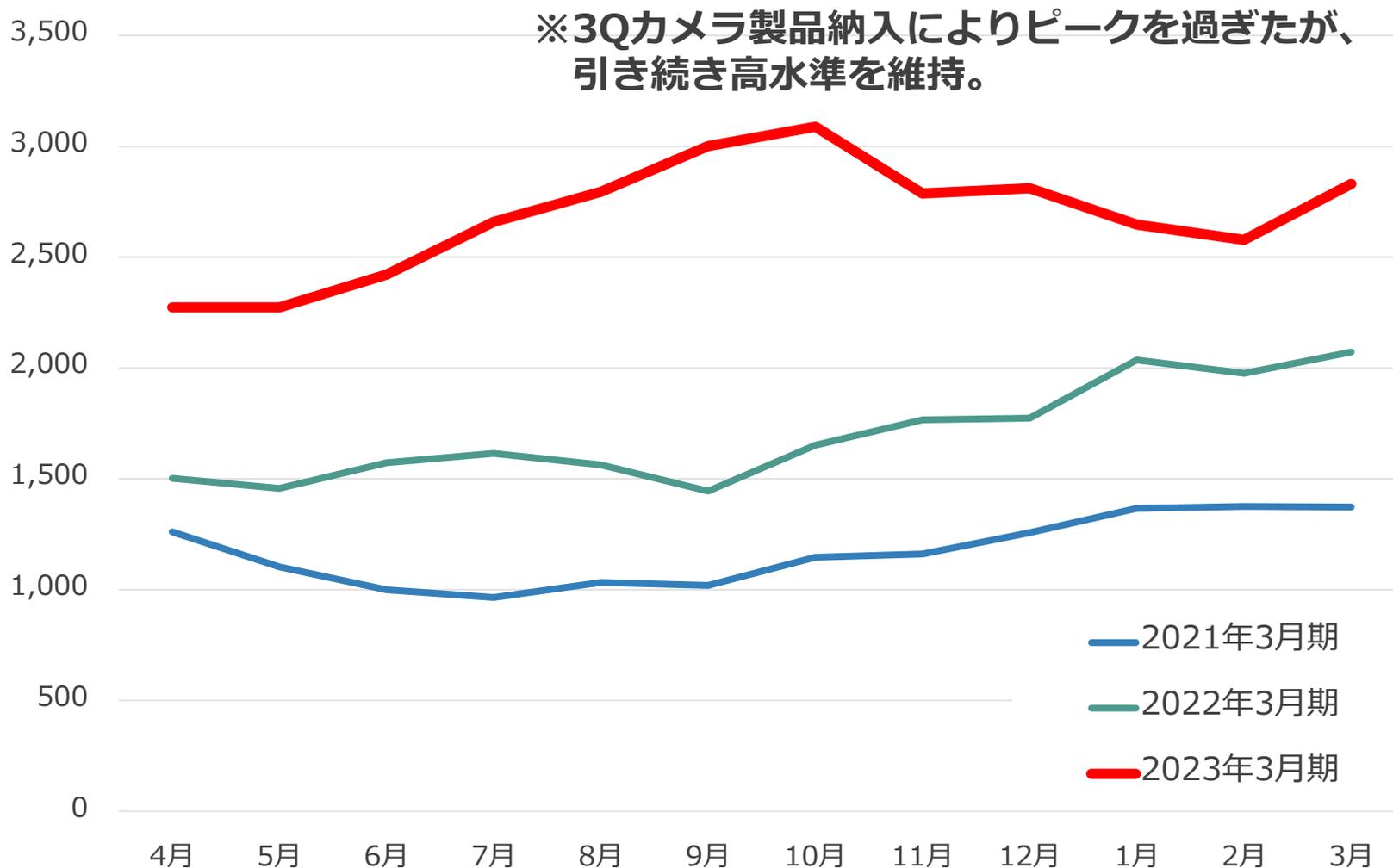
(単位：百万円)



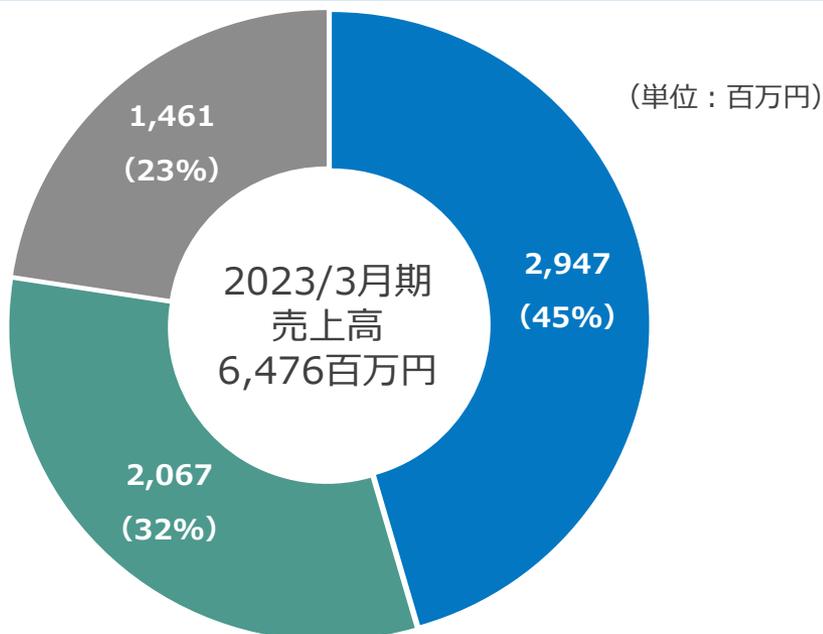
※売上高・経常利益とも前期比で増収増益。

## 【受注残高（全社）】

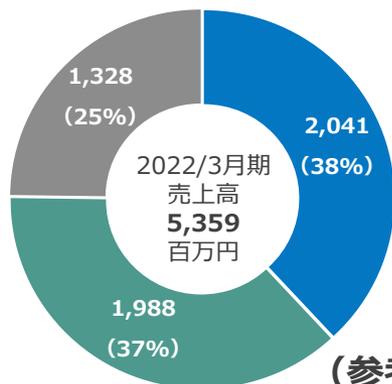
（単位：百万円）



電子システム事業の大幅増収により、同事業の構成比アップ。  
マイクロエレクトロニクス事業、製品開発事業も着実に増収だが構成比としてはダウン。



23/3月期売上構成



(参考) 22/3月期売上構成

## 電子システム事業

### 半導体検査・装置関連

バーンイン装置、バーンイン装置レンタル、バーンインボード、半導体部品の検査ボード、半導体のテストプログラム、高速通信機器、各種電子機器検査用ボード、専用計測器、電子機器の開発・設計・製造

## マイクロエレクトロニクス事業

### LSI設計（アナログ・デジタル）、IPコア

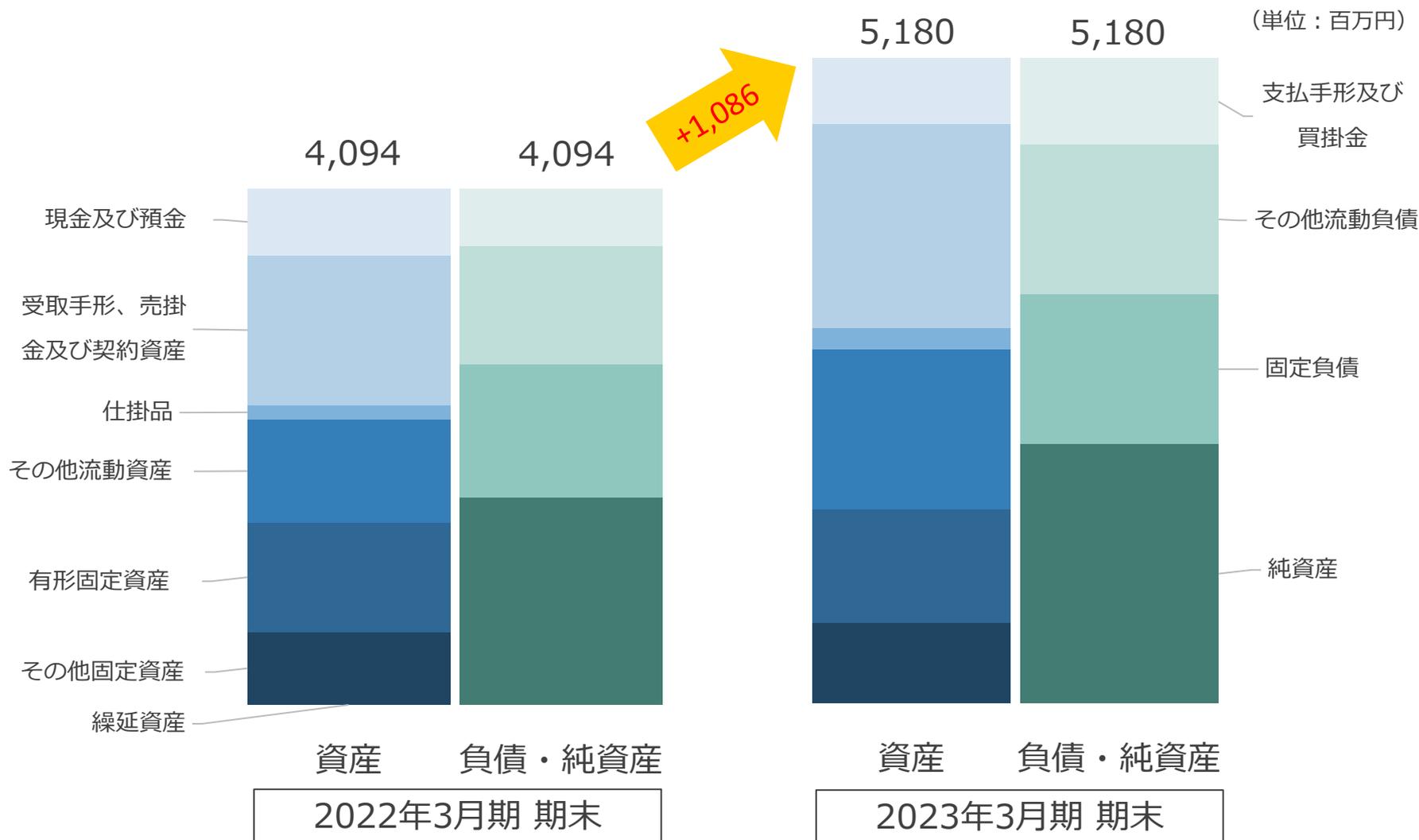
電源IC設計、高速I/F設計、イメージセンサ設計、画像処理系LSI設計、FPGA設計、ASIC設計、技術者派遣、JPEG、MIPI、ISP

## 製品開発事業

### 組み込みカメラモジュール・画像システム

画像関連機器、CMOSカメラモジュール、画像処理システム、画像処理モジュール

増収要因、部材の先行調達による流動資産が増加。  
 部材の先行調達のための短期借入金が増加など一時的に流動負債が増加。  
 着実な利益計上により、純資産も増加。



## 2022年

4月 1日 福岡デザインセンターを拡張

4月 4日 東京証券取引所 新市場区分変更より「スタンダード市場」に変更

5月13日 第50期 決算発表

画像処理のAI 応用に最適な画像処理半導体IPコアをリリース

5月24日 富山県魚津市に工場物件の取得を取締役会決議し、情報開示

6月 7日 3Dセンシングに先進的な技術を保有するMagikEye Inc.と資本業務提携

6月 9日 第50期 決算説明会

6月24日 第50期 定時株主総会

7月 1日 ルネサス エレクトロニクス株式会社「RZ パートナエコシステム」に加入

7月 7日 熊本県熊本市に新規事業所を設置・事業開始

8月31日 個人投資家向け会社説明会

10月26～28日 Japan IT Week秋 組込み/エッジコンピューティング展 出展 (in 幕張メッセ)

11月11日 2022年版 CSR報告書をリリース

11月15～18日 インテル® FPGAテクノロジー・デイ 2022 出展 (オンライン)

12月 6日 第51期 上期決算説明会

12月 7～9日 国際画像機器展2022 出展 (in パシフィコ横浜)

## 2023年

2月10日 通期業績予想を上方修正

3月27日 当社株式が貸借銘柄に選定

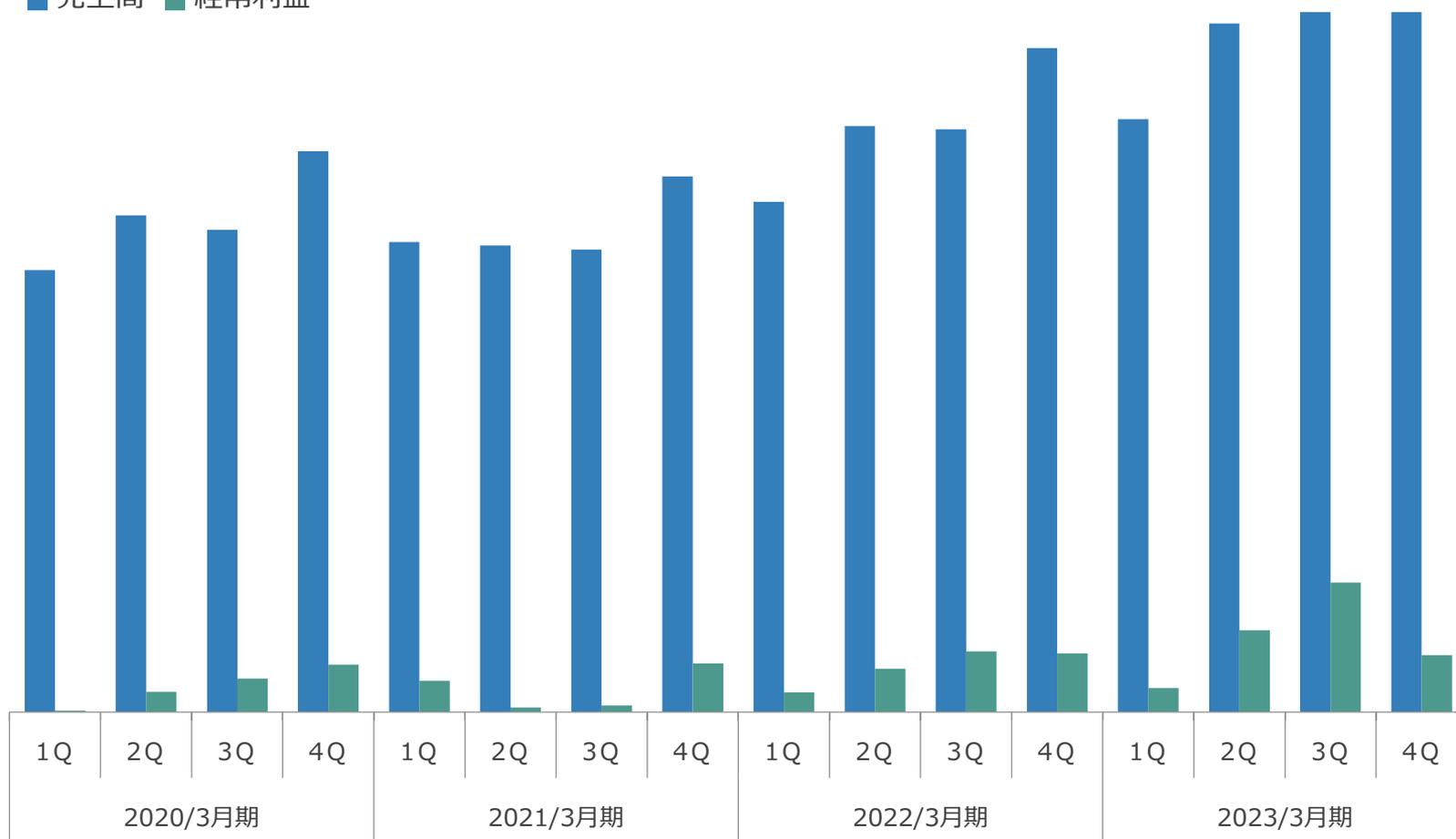
1Q

2Q

3Q

4Q

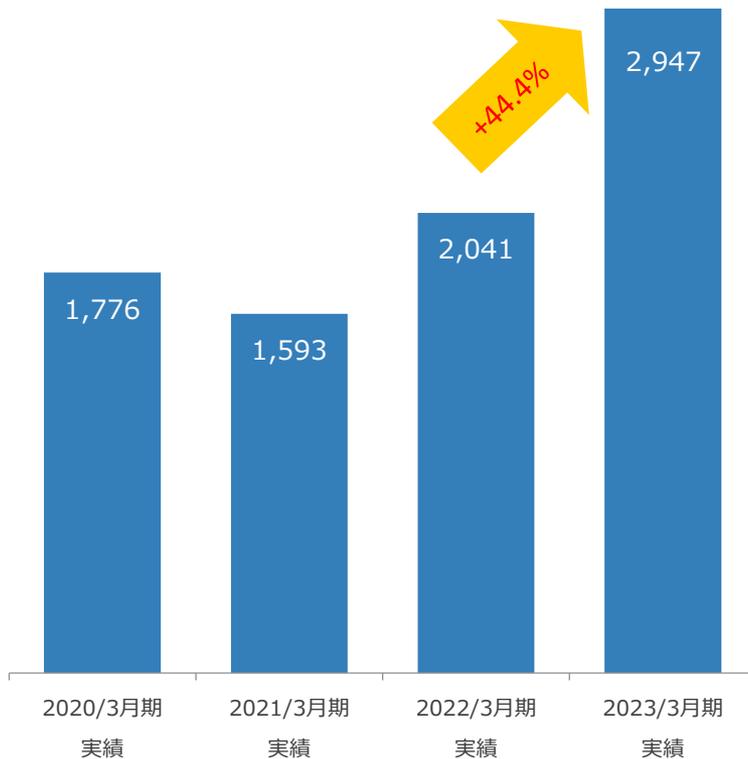
■ 売上高 ■ 経常利益



車載用半導体生産向け後工程商材の受注増、新製品用カスタムバーンイン商材の受注と車載製品用専用計測機器の受注も堅調に推移。

## 【売上高】

(単位：百万円)

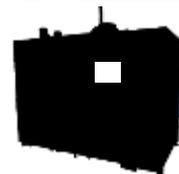


## 22年度 トピックス

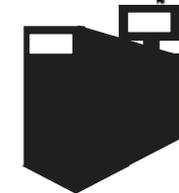
- 車載製品向けを中心に主要商材の受注好調継続



**バーンインボード**  
前年比：202%



**半導体検査装置販売・リース**  
前年比：111%



**車載製品用専用計測機器関連**  
前年比：133%

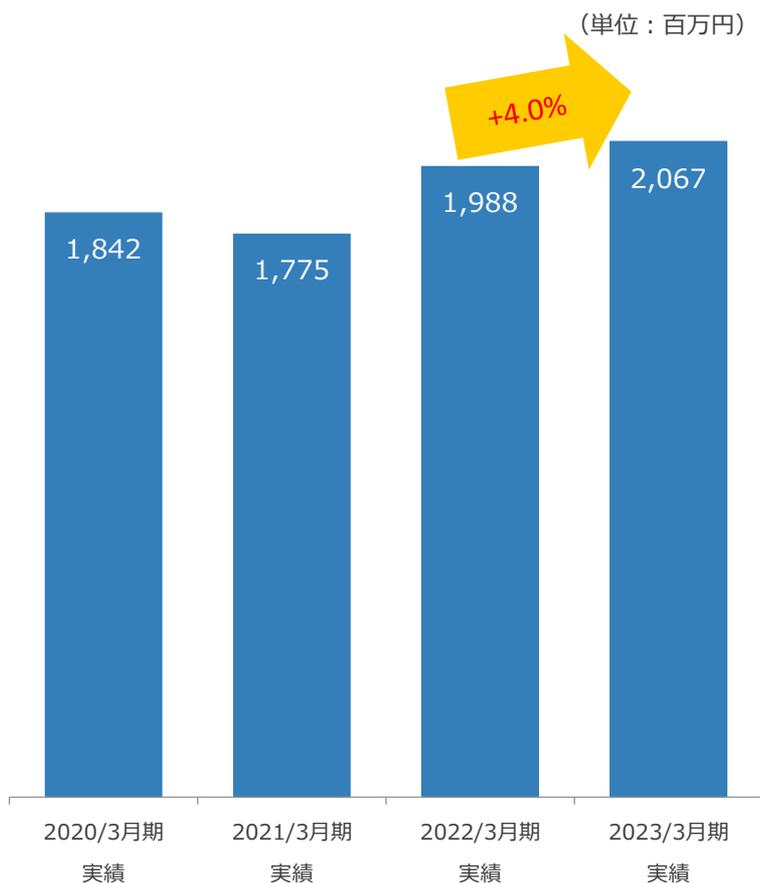
- IoT PLC通信機器の所属組織PLC-J内の運営委員会に当社参画。

PLC-J



旺盛な半導体設計需要に支えられ、アナログはセンサーを主軸にパワー半導体、メモリ分野、デジタルは画像処理半導体の設計需要が継続、IPはJPEG-IPと画像処理IPが堅調に推移。

## 【売上高】



## 22年度 トピックス

### ➤ アナログ半導体設計受託

組み込みメモリ関連  
アナログ設計受託  
前年比：154%



パワー半導体関連  
アナログ設計受託  
前年比：168%

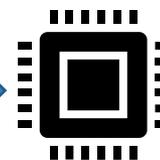


### ➤ デジタル半導体設計受託

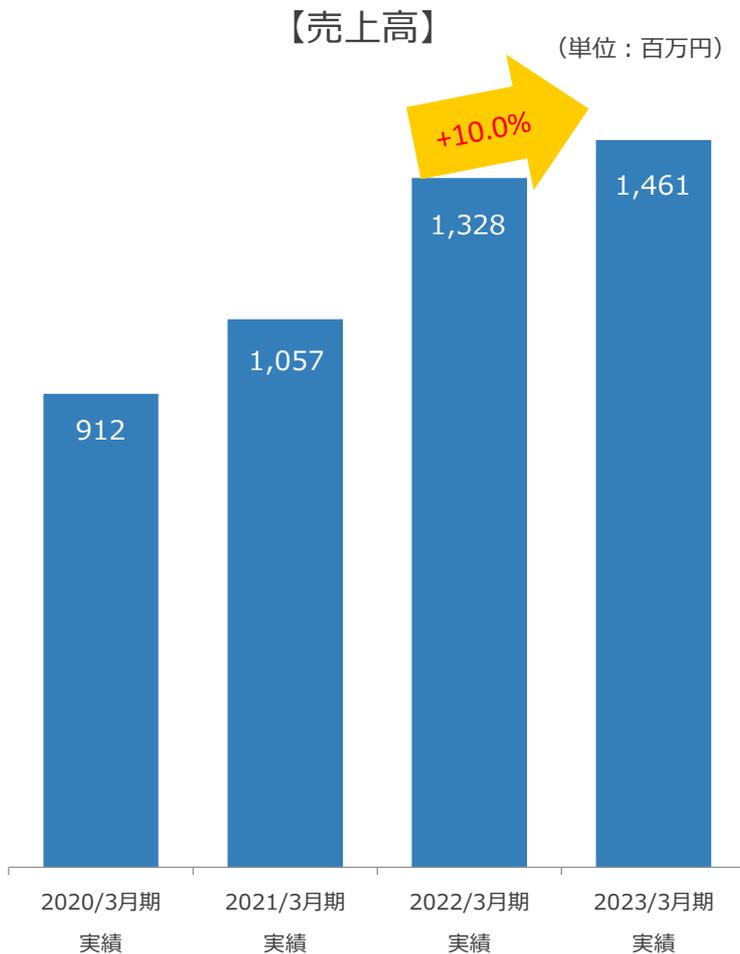
DSC向け画像処理関連  
デジタル設計受託  
前年比：113%



JPEG-IP、ISP-IP  
前年比：118%



国内DX推進によるマイナンバー応用機器、セルフレジ、海外ATMなど産業・インフラ用途向けカメラ搭載機器の堅調な増加により売上・出荷台数とも順調に増加。

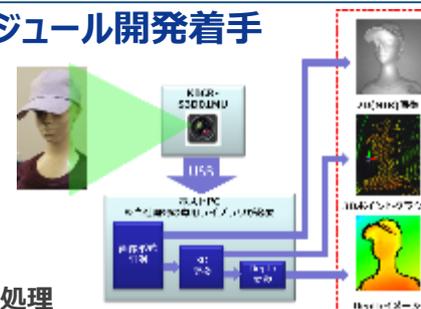


## 22年度 トピックス

### 2D/3Dセンシングカメラモジュール開発着手 【KBCR-S3D01MU】

ステレオやToF方式と比べて

- 移動する対象物の計測が可能
- 複雑な構造物の測定が可能
- 処理が軽く低レイテンシ、高fps処理



Care Show Japan 出展  
見守りシステム参考出展

2月



KBCR-S07VUE

新製品

12月

国際画像機器展2022出展



KBCR-iC21MG

新製品

10月

主要デバイスマルチ化対応  
30万画素USB出力カメラリリース

9月

エッジ画像処理用 120万画素  
インテリジェントカメラLiteリリース

6月

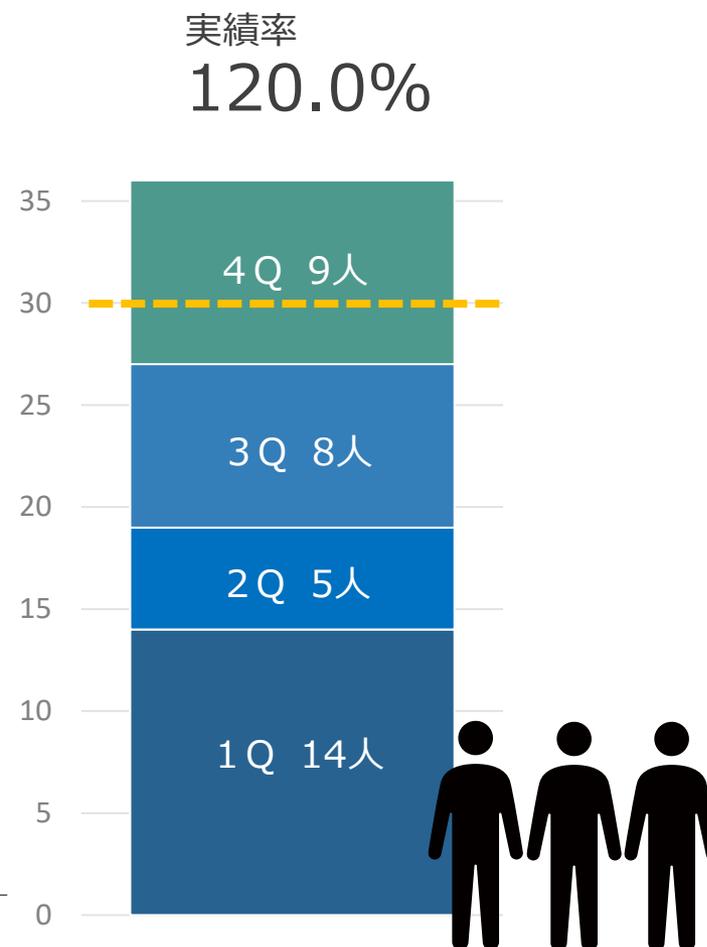
ルネサス RZパートナーエコシステム加入

4月

MigikEye Incとの資本業務提携

- 好調な受注環境と成長に対応するため、継続的に人員増強を図っています。
- 通期で30人（技術：18人）の採用計画に対し、36人の採用となりました。

人員  
通期採用計画：30人



研究開発の投下「工数」は、一部テーマの見直し・入替え実施により進捗率は若干未達。研究開発費での進捗に対する差分は、主に開発単価の予実差異によるものとなります。

## 主要開発テーマ

### 電子システム事業

- ・半導体検査装置・カスタム検査装置
- ・次世代IoT-PLC通信モジュール

### マイクロエレクトロニクス事業

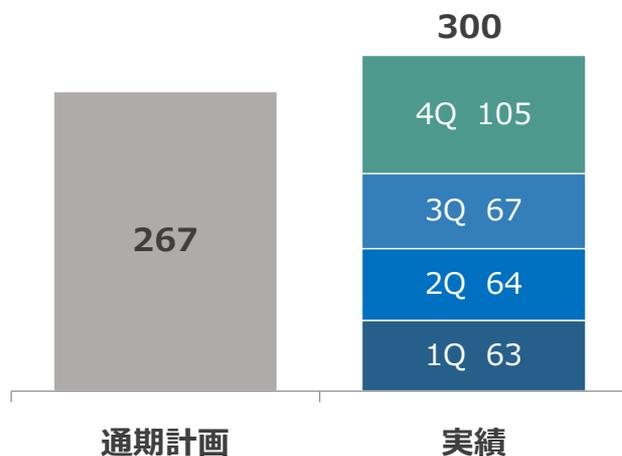
- ・JPEG IPコア・画像処理ISP IPコア

### 製品開発事業

- ・高画素/NWカメラ・3Dカメラ・介護向けシステム

【研究開発費】

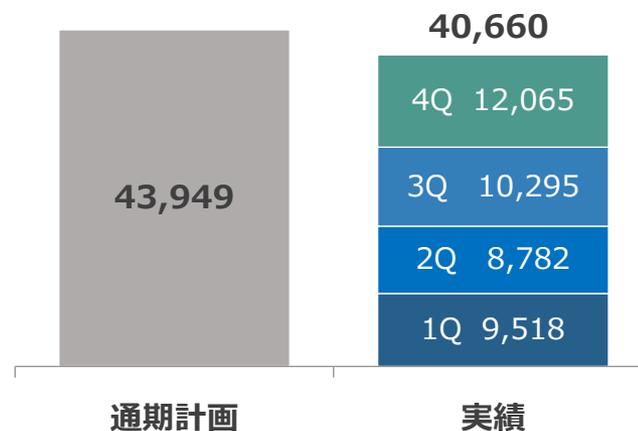
(単位：百万円)



実績率 112.2%

【研究開発工数】

(単位：H)



実績率 92.5%

**2023年度（2024年3月期）は増収減益（減益は積極的な開発先行投資に起因）**

- 顧客ニーズを的確に捉え、生産性のより一層の向上と機動力を発揮して取り組みます。
- 3年後の大きな飛躍を見据え、新技術の開発に積極的に先行投資（前期比+205百万円）するため、売上増加率は3.1%となるが、経常利益増加率は▲16.2%となります。

**全社**

(単位：百万円)

	2023/3月期 通期実績	2024/3月期 通期予想	増減額	増減率
売上高	6,476	6,680	203	3.1%
営業利益	657	560	△97	△14.8%
経常利益	668	560	△108	△16.2%
当期純利益	477	430	△47	△9.9%
研究開発費	300	506	205	68.5%

**セグメント別**

(単位：百万円)

	2023/3月期 通期実績	2024/3月期 通期予想	増減額	増減率
売上高	6,476	6,680	203	3.1%
電子システム事業	2,947	2,950	3	0.1%
マイクロエレクトロニクス事業	2,067	2,113	45	2.2%
製品開発事業	1,461	1,617	156	10.6%

引き続き、配当による株主還元を実施する予定です。

(単位：円)

	1株当たり当期純利益および配当金	
	2023/3月期 実績	2024/3月期 予想
1株当たり当期純利益	107.99	97.19
中間配当金	0	-
期末配当金	15	15
年間配当金	15	15

※2023年5月11日現在において、配当予想額は、1株当たり = 15円を予定しております。

本資料で提供する情報のうち業績見通しおよび事業計画等に関するものは、当社が現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づいており、リスクや不確実性を含んでおります。

従って、実際の業績は、様々な要因により、これらの見通しとは異なる結果になりうることをご承知おきください。

当社がこの資料を発行後、適用法令の要件に服する場合を除き、将来に関する記述を更新、又は修正して公表する義務を負うものではありません。

本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、又これを保証するものではありません。

本資料の著作権は当社に帰属し、目的を問わず、当社に事前の承諾なく複製又は転用することなどを禁じます。

## ご注意事項

### 数字の処理について

当社業績に関する記載金額は特に明記が無い限り、以下の通り処理しております。そのため内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- ・表、グラフの金額：表示単位未満を切り捨て
- ・比率：表示単位第1位未満を四捨五入

## お問い合わせ先

株式会社シキノハイテック

常務取締役管理本部長 広田 文男

e-mail：IR-contact@shikino.co.jp

TEL：0765-22-3477 FAX：0765-22-3916

ホームページ：https://www.shikino.co.jp/